

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×SUB-D9 Bu/Bu + 1×RJ45

RJ45; SUB-D9

1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

1 × SUB-D9 (Buchse/Buchse)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Zulassungen



Allgemeine Daten

Geschirmt ja

Technische Daten

Betriebsspannung	SUB-D: max. 125 V AC/150 V DC; RJ4: max. 48 V AC/DC; RJ12: max. 48 V AC/DC; USB: max. 30 V AC/DC; PS2: max. 30 V AC/DC; DVI: max. 40 V AC
Betriebsstrom	SUB-D: max. 3 A; RJ45: max. 1 A; RJ12: max. 1 A; USB: max. 1 A; PS2: max. 1 A; DVI: max. 1.5 A
Anschlussquerschnitt	SUB-D: max. 0.5 mm ² (AWG 20); PS2: max. 0.22 mm ² (AWG 24)
Verriegelung der Steckplätze	SUB-D: UNC 4...40 Bolzen; RJ45: Rasthaken; RJ12: Rasthaken; USB: snap-in; PS2: snap-in
Specification	SUB-D: (DIN 41652/IEC 60807-1); RJ45: CAT5e (100 MHz - Mbit/s); USB: 2.0/Type 2dB (max. 480 Mbit/s)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 06/14

Einbautiefe montiert	SUB-D: ca. 32 mm; RJ45: ca. 32 mm; RJ12: ca. 32 mm; USB: ca. 80 mm; PS2: ca. 32 mm
----------------------	--

Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	CZ
Zolltarifnummer	85366990
